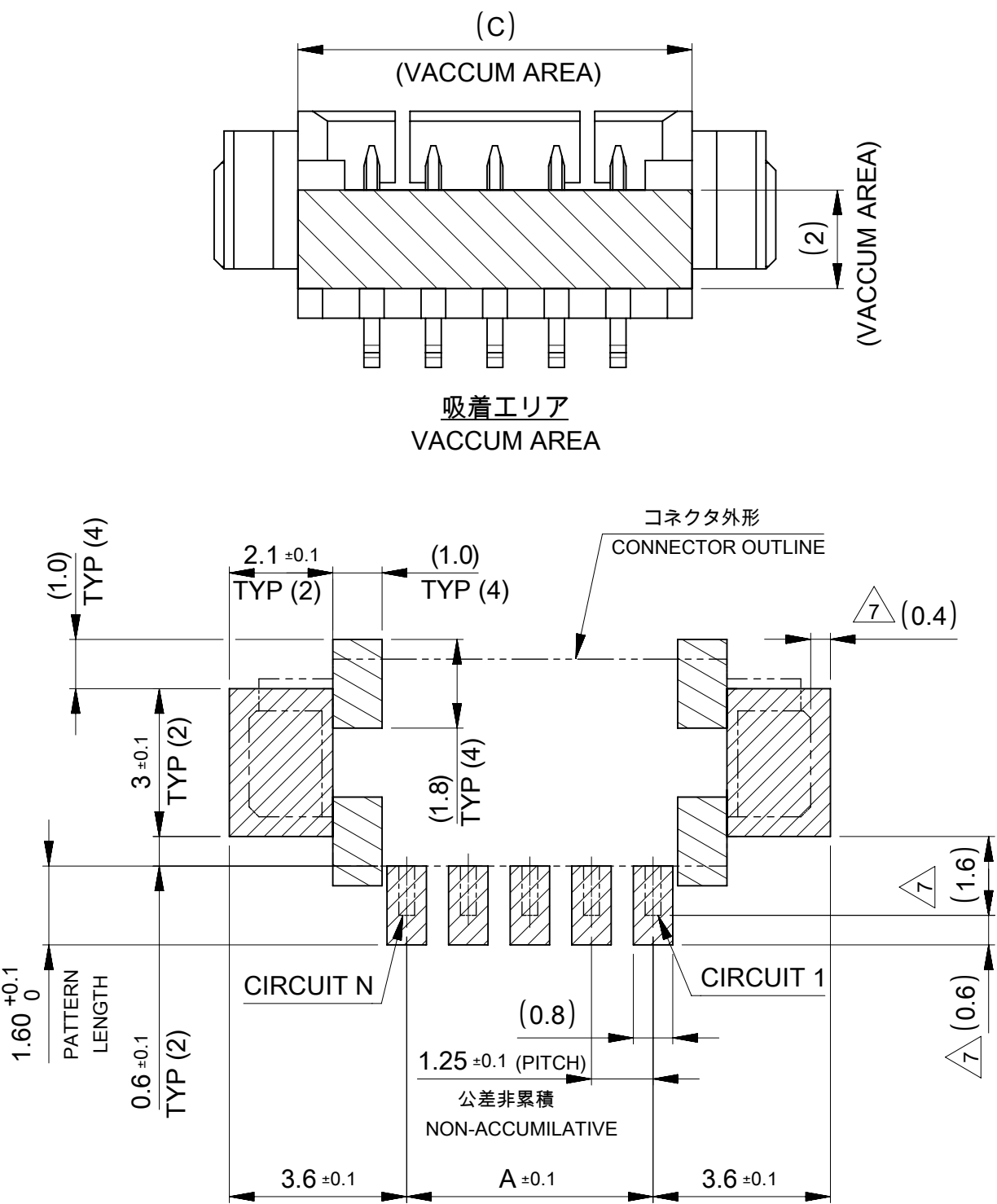
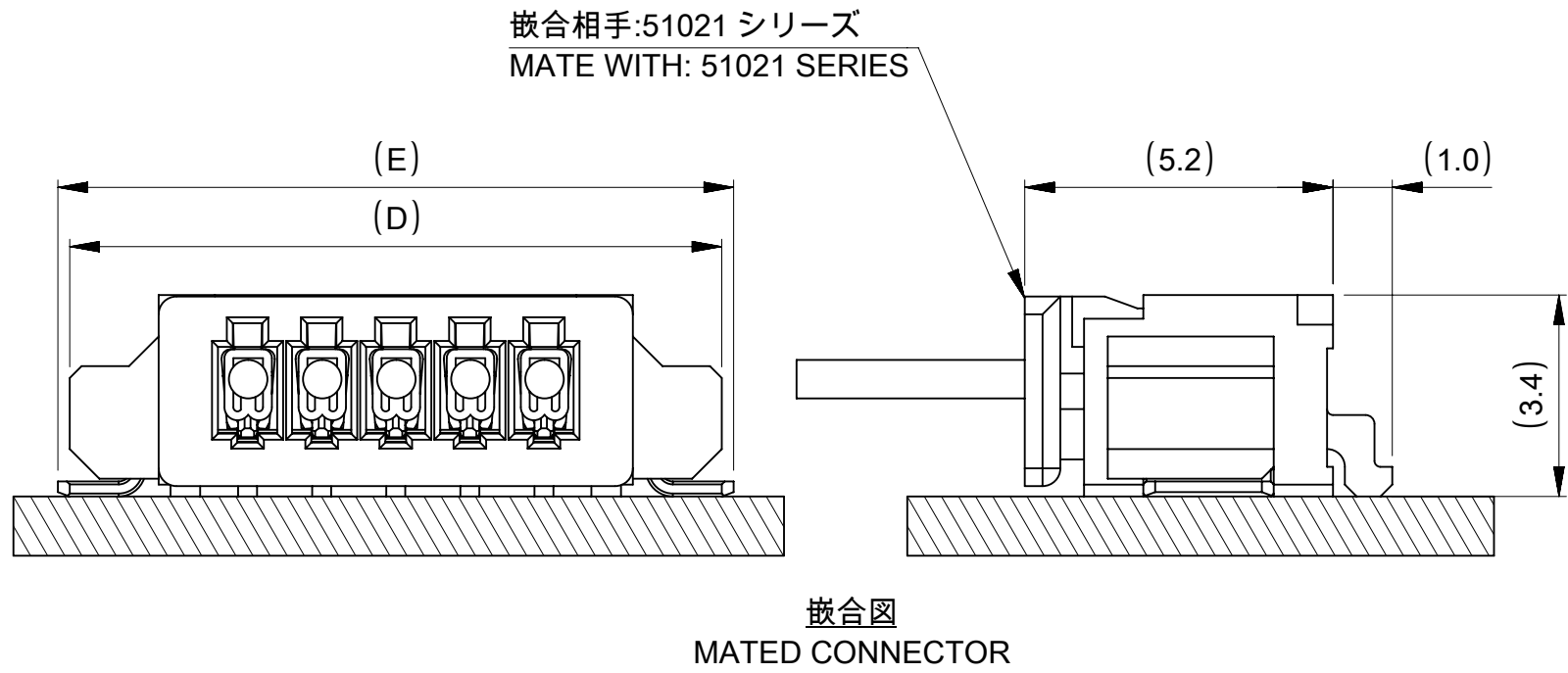




推奨基板レイアウト (実装面側)
RECOMMENDED P.C.B LAYOUT : COMPONENT SIDE
(参考 : 基板厚 1.0mm, メタルマスク厚さ: 0.15mm, マスク開口率:100%)
(REFERENCE : P.C.B THICKNESS 1.0mm, STENCIL THICKNESS: 0.15mm, APERTURE:100%)

 : パターンおよびはんだ禁止エリア
RESTRICTED AREA
NO PCB COMPONENTS AND SOLDER ALLOWED



NOTES

 コネクタ外形からパッドまでの寸法を示す。
DIMENSIONS FROM CONNECTOR OUTLINE TO PAD

21.8	26	23	26.4	20	17
19.3	23.5	20.5	23.9	17.5	15
18.05	22.25	19.25	22.65	16.25	14
16.8	21	18	21.4	15	13
15.55	19.75	16.75	20.15	13.75	12
14.3	18.5	15.5	18.9	12.5	11
13.05	17.25	14.25	17.65	11.25	10
11.8	16	13	16.4	10	9
10.55	14.75	11.75	15.15	8.75	8
9.3	13.5	10.5	13.9	7.5	7
8.05	12.25	9.25	12.65	6.25	6
6.8	11	8	11.4	5	5
5.55	9.75	6.75	10.15	3.75	4
4.3	8.5	5.5	8.9	2.5	3
3.05	7.25	4.25	7.65	1.25	2
E	D	C	B	A	極数 CIRCUIT SIZE

DOCUMENT STATUS	P1	RELEASE DATE	2023/07/24	10:03:40
-----------------	----	--------------	------------	----------

